

「2015 LS-DYNA Taiwan Users Conference」 花絮

勢流科技於 2015 年 11 月舉辦的「LS-DYNA 2015 Taiwan User Conference」已圓滿結束。本次活動為期 3 天, 11/4(三)為 Thermal 進階講座, 11/5(四)為台灣用戶技術研討會, 11/6(五)為上機課程 - LS-DYNA 的頻域分析功能和應用概述。可針對需求選擇不同的講座/研討會/課程報名。

LS-DYNA 最初發展目的是在解決結構體承受衝擊、碰撞、跌落、爆碰等瞬間受力的行為, 隨著應用領域的擴展, LS-DYNA 的“單一模型、單一求解核心、多物理現象分析”(One-model, One code, Multi-physics)的策略方向, 使其成為多物理現象之泛用型分析系統, 讓使用者可以在單一求解平台上完成所有領域的虛擬產品分析。

在本次大會中, 勢流科技邀請在 LSTC 相關領域的專家及 LS-DYNA 台灣區各行各業的使用者代表齊聚一堂, 共同分享來自 LSTC 的創新技術發展與 LS-DYNA 台灣使用者的先進使用理念。會議包含論文集、現場演講。內容涵蓋從建模到模擬計算到優化的完整虛擬產品分析的所有領域。想了解更多, 請洽勢流科技 02-27266269。



11/4(三) Thermal 進階講座



11/4(三) Thermal 進階講座



LSTC 蔡振世 博士



LSTC 趙強生博士



LSTC 崔喆 博士



Dynaform 亞太技術經理 C. C. Chen



國家地震中心 王仁佐 博士



宜蘭大學 蔡國忠 教授



科盛科技 張明儒 博士



大田精密 黃裕仁 課長



11/5(四) LS-DYNA 研討會



11/6(五) 上機課程 - 疲勞分析